



- 技术要求：**
1. 绝缘电阻：5000M @500V
 2. 介电耐压：300V
 3. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
 4. 使用寿命：500次
 5. 温度范围：-65 ~ +155
 6. 镀层厚度： $1.27 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|-----|-----|------|--|------------------------------|-----|--|
| | | | | | 装配图 | | | HN-LP3-0.5-1.27(10-1.4) M | | |
| | | | | | | | | | | |
| 签字 | | | | | | | | 成都恒利泰科技有限公司 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 图样标记 | | 重量 | 比例 | |
| | 设计 | M。 | | 标准化 | | | | | | |
| | 审核 | | | | | | | | | |
| | 工艺 | | | 日期 | | 共 页 | | | 第 页 | |

HN-LP3-0.5-1.27(10-1.4)
M

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd